

REINIGEN®A800

用于手工清洗助焊剂的精密清洗剂



REINIGEN®A800 是一款特别设计用来手工清洗电子组装件上助焊剂残留物或用来清洗锡膏的精密清洗剂。同样它也可以用于有防爆措施的喷淋设备中。REINIGEN®A800 是不含卤素的有机溶剂的混合物，干燥快速且不会留下残留物。REINIGEN®A800 没有腐蚀性，对大多数聚合物有良好的兼容性。

应用领域： 印刷电路板清洗		更多信息：
松香类助焊剂残留物*	++	技术信息 3： 材料兼容性概览
低固助焊剂残留物*	0	
水溶性助焊剂残留物*	-	

++ 强烈推荐，效果最佳 + 推荐 0 可能 - 不推荐

* 对所有标准的、无铅和共晶的焊锡膏均适用

REINIGEN 技术中心提供免费的清洗试验和表面分析服务



免费清洗试验可在任何一个 REINIGEN 全球技术中心进行。REINIGEN 欧洲、北美和亚洲的技术中心拥有喷淋、超声和喷流等各种清洗工艺及设备，为客户全面展示全球主流设备制造商所有现行的清洗工艺及技术。



REINIGEN 技术中心在清洗试验完成后可为客户提供更为深入的分析测试服务，如表面阻抗测试（SIR）和离子污染度测试等。

优点（与其他清洗剂比较）：

- REINIGEN®A800 特别适用于清除松香类助焊剂残留物和锡膏残留物。
- REINIGEN®A800 在空气中干燥快速且不会留下残留物。

- REINIGEN®A800 易于使用。
- 除了用来手工清洗以外，还可以用在印刷机或有防爆措施的设备中进行清洗。
- 非常适合作为清洗剂和漂洗剂。

清洗塑料前请参考材料兼容性表（技术信息 3）。



工艺	清洗	漂洗	干燥
喷淋（有防爆措施）	REINIGEN®A800	REINIGEN®A800	压缩空气或露天干燥
手工清洗	REINIGEN®A800	REINIGEN®A800	压缩空气或露天干燥

技术参数		
密度	g/ccm, 20°C/68°F	0.72
表面张力	mN/m, 25°C/77°F	18.6
沸程	°C/°F	78 - 120 / 172 - 248
闪点	°C/°F	-12 / 10
pH 值	10g/l H ₂ O	Neutral
蒸汽压	mbar, 20°C/68°F	约 77
清洗温度	°C/°F	室温
应用浓度	即用液	100%
HMIS 级别	健康性-燃烧性-反应活性	1 - 4 - 0

符合无铅标准



REINIGEN®A800 符合新版 RoHS 和 WEEE 指令，以及劳工安全和环境标准。苏州龙腾万里科技有限公司在产品研发阶段主动避免此类物质的使用。

详尽的测试确认 REINIGEN®A800 有能力清洗无铅锡膏。有关详细信息，请参考其技术信息 2。

环保、健康及安全法规：

REINIGEN®A800 是可生物降解的清洗剂。本品高度易燃。

包装/贮存：

REINIGEN®A800 包装为 20 升/桶。可贮存于 5-30° C/41-86° F 温度环境下的原始包装中。在工厂密封包装条件下可以保持至少 3 年的有效期。